(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年6月10日(10.06.2004)

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

G01B 7/016

WO 2004/048884 A1

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/014530

(22) 国際出願日:

2003年11月14日(14.11.2003)

(25) 国際出願の書語:

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2002-345112

2002年11月28日(28.11.2002) 邓

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): アサ電 子工業株式会社 (ASA ELECTRONICS INDUSTRY

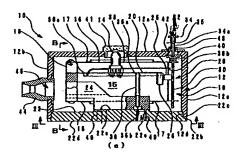
CO., LTD) [JP/JP]; 〒187-0031 東京都 小平市 小川東 町5-16-8 Tokyo (JP).

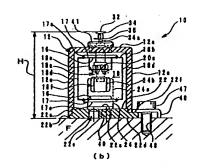
(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 麻辛啓(ASA,Yuk-lhiro) [JP/JP]; 〒187-0031 東京都 小平市 小川東町 5-16-8 アサ電子工業株式会社内 Tokyo (JP).
- 代理人: 沢田 雅男 (SAWADA, Masao); 〒144-0045 東 京都 大田区 南六鄉3-13-6-1211 沢田国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

(54) Title: TOUCH SENSOR

(54) 発明の名称: タッチセンサ





(57) Abstract: A touch sensor using a hall IC, wherein a fixed side connection member (18) is fixed to a support block (24) vertically installed on a pedestal (22) through the center of a lower side plate spring (16) by a cantilever mechanism (15) of a parallel link by two plates springs (16), a rare-earth magnet (25) is stuck on a free end side movable part (28) through a connection member (19) of lightweight structure formed by bending an aluminum sheet, the elastic portion (20a) of a hall IC support member (20) is fixed to the fixed side connection member (18), a rigid portion (20b) with a rib (17a) is supported by an adjusting rod (36) and the relative position of the hall IC (26) fitted to a free end to the magnet (25) is fine-adjusted, a cantilever elastic wire material (38) is fixed to the hall IC support member (20), the self-weight of the movable part (28) is held by the free end (38b) and allowed to abut on the lower surface (40a) of a bush on the inner surface of the housing (12) to stabilize the position of the movable part (28), an anvil (34) is operated with a light load of 0.5 gf or below, and the minute displacement of the magnet (25) of 0.1 mm or below is sensed by the hall IC (26) to light up a signal lamp (14).

(57) 要約: ホールICを使用したタッチセンサを提供す 二枚の板パネ16による平行リンクの片持架機構 る。 二枚の枚ハイトのによる中行リンソの万分年の代 15で、固定側連絡部材18は、下側板パネ16の中央 を貴通させて台座22に立設した支持ブロック24に 固定される。[自由端側可動部28は、アルミニウム薄 板を折曲加工した軽量構成の連結部材19で希土類磁 石25が接着される。固定側連結部材18にホールIC 支持部材20の弾性部分20gを固定し、リブ17g付 剛性部分20bを調整ロッド36で支持して自由端に設

ロにホールIC26の磁石25との相対位置を機関整する。ホールIC26の磁石25との相対位置を機関整する。ホールIC支持部材20に片持弾性線材38を固定して自由端38bで可動部28の自動を保持すると共にハウジング12内図のブッシュ下面40aに当接させて、可動部28の位置を安定させる。アンピル34は0.5gf以下の軽負荷で作動し、磁石25の0.1mm以下の機小変位をホールIC26が感知して信号灯14を点灯する。

LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広城): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,

TR), OAPI 特許 (BP, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: 一 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。



明細書

タッチセンサ

5 技術分野

本発明は、マシニングセンタやジグボーラ等のコンピュータ制御による自動工作機械における刃物(パイト、ドリル等)の刃先が切り進む切削位置確認のために基準位置を設定して刃物の摩耗による加工寸法誤差を補正することを目的としたタッチセンサに係わり、より具体的には、極軽微な測定圧で極微細な変位(ミクロンないしサブミクロン)の感知を可能にする機構の構成に関する。

背景技術

近年のIC産業界においては集積度が急激に加速して、工具も超硬からダイヤモンドによる直径0.1 mm以下のオーダのドリルの使用で、更に微細な精密孔加工が要求され、例えば5~6層の積層プリント基板の2~4層をミクロンオーダで正確に深さ加工をすることが必要とされる。ドリルの回転数は毎分十数万回転に及び、当然刃先には摩耗が生じるから、作業テーブルと刃先の相対位置を一定に維持するためには、例えば百回の孔加工毎に刃先位置をチェックしなければならない。

タッチセンサは、上記工作機械の作業テーブル面から所定の高さを基準位置として常に刃物の先端を安定に維持する監視器具として使用されており、

一般的には、ヒンジで回動自在に支持されたレバー式アクチュエータの自由 がプかと押動されると、その動きが摺動ピンに伝達されて、トグル機構な どのスナップアクションにより電気接点をONからOFFに切換える機械的 手段による。あるいは光学的手段を使用して、刃先が光ピームを直接遮断す る信号出力で刃先の基準位置を検知し、刃先の摩耗による変動を補正してい

25

る。

ところが、機械的手段によるタッチセンサを作動させる接触荷重は、アクチュエータレバーを動かして接点をスナップアクションさせるのに伴う反作用による抵抗を受け、それを克服する大きさの付勢力として、例えば100~300gfが要求される。 従って、それだけの接触圧がないと正確で再現性の安定した基準位置の設定は得られない。一方、ダイヤモンドドリルによる直径0.1mm以下0.01mmオーダの加工は、上記のような接触荷重でタッチセンサを作動させると、ドリル自体が座屈で湾曲するため、ドリル先端の位置設定が不安定になって再現性が損なわれるから、極端に軽い接触

10 圧のタッチセンサが要求される。 一方、光学的手段による刃物の直接的先端検知は、

一方、光学的手段による刃物の直接的先端検知は、無接触で設定圧は不要であるが、刃先の形状変化に対する対応が困難で、再現性、不感帯、光量、 温度変化に対する調整等、電子回路特性に依存する調整部分を多分に有する ため取扱い上至便性に欠け、かつ塵填に弱いことが難点となる。

15 そこで本発明の目的は、操作力としての接触荷重が0.5gf以下であって、再現性感度または精度が $\pm 0.5\mu$ 台で、自動工作機械の作業テープル面に着脱自在であり、しかも基準位置設定に対する取扱いが容易なタッチセンサの提供である。

20 発明の開示

25

上記の目的を達成するために、本発明に係わるタッチセンサは、台座22と一体的に構成される第1連結部材18と、前記第1連結部材18の両端部に対して一端側がそれぞれ固定され相互に平行になるように配された板パネ16と、前記板パネ16の他端側を相互に連結する第2連結部材19と、前配各板パネ16側が磁極の一方となる態様で設置される磁石25と、前記磁石25の磁極方向と平行に各板パネ16に取り付けられたパイプ30と、前配磁石25の磁極の境界近傍に位置し前記パイプ30に外力が加わることに

15

20

25

起因する前配磁石 2 5 の変位を検知する検知手段 2 6 とを具備し、前記各板 パネ 1 6 は、基端側が剛性を備える剛性部とされ、両端側が弾性を備える弾 性部とされていることを特徴とする。

さらには、前配第2連結部材19側に作用する重力の影響を相殺する弾性 体38を具備する。

また、一端側が前配第1連結部材18に固定され、他端側に前配検知手段26又は前配磁石25が設けられており、前配一端側から他端側に向けて傾斜した支持部材20と、前配支持部材20と前配台座22との距離を調整する調整部材36とを具備するとともに、前配第2連結部材19に前配磁石25又は前配検知手段26が取り付けられている。

さらに、前記パイプ30に外力が加わることに起因して変位する部分16, 19に孔を散ける。

さらにまた、前配パイプ30の一端に前配外力を受ける硬質のアンビル34を設ける。前配検知手段26からの信号の出力の有無を報知する報知部材14を具備する。

そして、前配台座22の底面の少なくとも二カ所にノック孔22eを設けた。

前記パイプ30に、パイプ30本体の変位を規制する規制部材35を設ける、あるいは、前記パイプ30は、その他端が、パイプ30本体の変位を規制するように設けてある。

すなわち、本発明に係わるタッチセンサは、0.5gf以下の軽量負荷によるアンピルの平行変位と一体で変位する小形磁石の0.1 mm以下の微小変位をホールICで検知して電気回路を開閉制御する。しかも、前配平行変位は基本的に同形の板パネの二重構造を構成要素とする平行リンクの片持染機構によるものであって、前配板パネはいずれも躯体平面形状が長方形をなす中空の枠体で、四隅からそれぞれ長手方向に弾性腕を同一長さで平行に延在させた形状をポリイミド薄板で形成し、前配躯体と同形で中空枠体の長方

形空間を画定する内周縁に沿ってリブを突設させたアルミニウム合金薄板を 前記躯体に接着して、前記躯体部分を剛性体とした。

また、前記片持梁機構における固定端側の板パネ連結部材は、前記板パネの中空部分を貫通させて台座の中央部分に立設した支持プロックに固着した。そして、前記片持梁機構における自由端側の板パネ連結部材は、アルミニウム合金薄板の折曲げ加工で断面コ字形に形成して、さらに穿孔により軽量化し、前記コ字形の上下面を貫通させて前記板パネと垂直な小径管材をパイプとして接合すると共に、前記自由端側の連結部材における中央近傍の所定位置に前記小形磁石を固着する一方、前記固定端側連結部材に固設して延在させた支持部材の自由端にホールICを前記小形磁石に対向させて配置した。

プレかも、前記支持部材は、固設位置から前記台座に向けて傾斜する弾性変形を前記支持プロックに螺儀した調整ロッドで阻止して、前記ホールICが前記小形磁石と対向する位置に強制変位させ、前記調整ロッドのネジ作用により軸線方向の微調整を可能にした。 きらに、前記支持部材に信号灯を固設

15 \した。

また、前記片持架機構全体を囲む成型ハウジングを設けて、前記台座の上面に、前記成型ハウジングの底部開口内面が密嵌する嵌合段部周壁を形成し前記成型ハウジングには、上面に前記パイプを挿通する大径開口と、前記信号灯を視認可能にする透明カバー付窓を、そして側面に電線引出口を穿設し、前記大径開口の形成面には、外側に前記座金と対向する鍔付ボスを、そして内側に前記平行リンクの自由端に当接して位置決めするブッシュを固設した。

20

25

その上、前記パイプとしての小径管材の外径に嵌合する大径管材に前記アンビルと座金とを固着し、前記アンビルを前記パイプから嵌脱白在にすると共に前記座金で前記パイプの下方変位を規制した。さらに、前記平行板パネの自由端を前記ブッシュに当接させる位置決め部材として、前記平行リンクの固定端側と自由端側との間に弾性体を張設し、前記自由端側構成体に作用する重力の影響を相殺する方向に付勢して慣性移動を抑制した。また、前記

台座には前記嵌合段部周壁より前配ハウジングの外部に張出する延在部分を 殴けると共に、底面の適当な少なくとも懸か所にノック孔を穿設した。

本発明に係わるタッチセンサによれば、作業テーブル面から刃先の基準高さを設定するのに、ポリイミド薄板による平行板パネの片持梁の平行リンク機構で、刃先と接触するアンビルを平行移動させるようにし、且つ平行板パネの可動部をアルミニウム合金薄板と小径管材で軽量化したので、実質的に0.3gf以下の接触荷重で、殆ど刃物に負荷を与えることなく、基準高さを設定することができる。

また、アンビルの平行移動に伴う磁石の移動をホールICで感知するよう 10 にしたので、±0.5 μ以下の再現精度で変位を感知して刃先の初期位置 設定を更新することができる。しかも、平行板パネは躯体を中空にして、この空間に片持梁固定端の支持ブロックを貫通させて構成したので、タッチセンサ全体をコンパクトに纏めることができる。さらに、平行板パネ可動部の 自重を片持の弾性線材で支持して、ハウジング内に固定したブッシュに当接 させたので、構成がコンパクトになると共に、平行板パネ可動部を安定に保持することができる。

その上、ホールI C支持部材は弾性変位させた位置を調整ロッドで正常に保持するようにしたので、調整ロッドのネジ部を操作してホール I Cと磁石の相対位置を最適感度を示す位置に微調整することができる。また、アンビルはパイプから嵌脱白在にしたので、摩損や変形を生じた場合には容易に交換することができる。このようなタッチセンサは、台座に穿散したノック孔により常に作業テーブルの所定位置に設置可能で、ハウジング外部に張出させた延在部分に適当な締金を係合させてポルトによって簡単に固定することができる。

25 さらに、アンビルと一体に固定した座金がハウジング上面に固定した鍔付ボスに当接してアンビルの移動範囲を制限し、また、ホールICの動作を信号灯によって視認できるようにしたので、平行板パネの弾性限界を超える過



度の変形を防止することができる。しかも、可動部の磁石と感知部のホール I Cとは無接触であり、平行リンクの関節が板パネであるので摩擦がなく、 摩耗による劣化は生じない。

5 図面の簡単な説明

図 1 は、本発明に係わるタッチセンサの一実施例を示す(a)は側面図、(b)は(a)のB-B線に沿った断面図である。

図2は、本発明に係わるタッチセンサにおける平行リンクを構成する板 パネの図示で(a)は平面図、(b)は(a)のB-B線に沿った断面図、

10 (c)は(b)の記号Cを付して丸で囲んだ部分の拡大図である。

図3は、図1 (a)のIII-III線に沿った底面図である。

図 4 は、図1のハウジングを外して一部を分解して示した斜視図である。 図 5 は、本発明に係わるタッチセンサにおけるハウジングおよび信号灯 を取り除いて示した動作説明図である。

15 図 6 は、本発明に係わるタッチセンサにおける二枚の平行板パネによる 片持架機構の説明図で(a)は実施例の部分図、(b)は模式図である。 図 7 は、本発明に係わるタッチセンサにおけるホール I Cと磁石との関 係を拡大図示した側面図である。

20 発明を実施するための最良の形態

25

以下に、本発明に係わるタッチセンサの実施の形態を図面に基づいて説明する。図1は、本発明に係わるタッチセンサ10の一実施例を示すもので、(a)は側面の断面図、(b)は(a)のB-B線に沿った断面図である。図2は、同一形状寸法で互いに鏡像対称に対向させて構成する二枚の同形の平行板パネ16のうちの一つを示す平面図で、(b)は(a)のB-B線に沿った断面図で、(c)は(b)の配号Cを付して丸で囲んだ部分の拡大図示である。また図3は、図1(a)のIII-III線に沿った底面図である。さ

15

らに図4は、図1の斜視図で、一部を分解して示したものである。そして図5は図1のタッチセンサ10からハウジング12および信号灯14を取り除いて示した動作説明図である。ただし、図示は全て板厚が誇張されている。図1において、タッチセンサ10の主要部材である片特架機構15は、二枚の同形の振びさ16、16、14、15世の大阪、

6.713

枚の同形の板パネ16,16で構成する一種の平行リンク機構(図6(b) 参照)で、図2(a)に平面図で示すように板パネ16は長方形の中空枠体を躯体16aとして四隅からそれぞれ長手方向に、弾性部であるところの弾性腕16bを平行に延在させた形状の部材がポリイミド薄板(板厚約75μm)で形成される。左らに、剛性部であるところのアルミニウム合金薄板17を躯体16aと同一の中空枠体平面形状に成型して内周縁に沿ってパーリングで切り起こしたリブ17aを突設し、各板パネ躯体16aに整合させて接着する(図2(b),(c)参照)。これにより各板パネ16の躯体16aは剛性を有する構造体となって、各弾性腕16b部分だけが可動部として機能する。このように構成された二枚の同形の板パネ16,16は、上下横方向に適当な距離で平行に離間され、鏡像対称に対向させて各板パネ16に垂直な剛性体の連結部材18,19でそれぞれの両端が結合される。

図6 (a) に示した片持梁機構15において、平行板パネ16,16の自由端における上下変位は、躯体16aから延在する四本の弾性腕16bの溶曲によって行われる。すなわち、図6 (b) に模式図で示す四本の剛性棒体20 a,b,c,dによる平行リンク機構は、図6 (a) と等価で、図6 (b) における関節kが図6 (a) において二点鎖線の丸で囲んだ弾性腕16bに相当する。図6 (b) の平行リンク構成体では、自由端cの上下移動により、関節kを構成する軸と軸受との間に回転摩擦が発生するが、弾性腕16bでは上下移動が弾性変形に吸収されて摩擦は生じないから、摩擦による負荷変動や摩擦損失および摩耗は生じない。

片持梁機構15における平行板パネ16の固定端側連結部材18は、装着 して使用する加工機械の膨張係数に近似させることを考慮して、鉄系材料の

成型ブロックが望ましいが、使用目的に応じてアルミニウム合金や合成樹脂 により軽量化を図ってもよい。固定端側連結部材18は、中央台座18aの 両側に平行板パネ16の弾性腕16bの端末をネジ結合で固定する取付面を 上面186と下面18cに備えた二本の支柱18d, 18dが延在する。二 本の支柱18d,18dは、中央台座18aの座面18eより上方の延在部 分を十分長く形成して、座面18 e は後述するホール I C支持部材20の取 付座とする (図1 (b) 参照)。

上記と同様の理由で形成した鉄系成型台座22の上面に突設された取付座 22aに下面からネジ結合で鉄系成型支持プロック24が固定される(図1 および図3参照)。支持ブロック24は、図5に示すように、取付座22a からの直立部分24aが、下側に位置する平行板パネ16に形成された中空 の長方形空間を貫通した後、上下平行板バネ16,16の双方から離間する 中間位置を取付座22aと平行に横梁24bが延在する。横梁24bは、固 定端側連結部材18の中央台座18aに穿設された貴通孔18fに嵌入させ て、平行板パネ16の固定面となる支柱18dの上下面18b,18cを取 付座22aと平行に固設する。この状態において、片持梁機構15における 自由端側は、上下二枚の平行板パネ16の弾性腕16bの弾性力が重力mの 作用と釣合う位置に弾性変形して支持される(図6 (a) 参照)。

図4の斜視図に示されるように、片持梁機構15における平行板パネ16 の自由端側連結部材19は、軽量化を要するためにアルミニウム合金薄板の 20 上下を外向きに折曲げ加工して、上下平行板パネ16それぞれの弾性腕16 bの自由端末に接合する。すなわち、自由端側連結部材19は、平行な上下 二面19a,19bを備える断面コ字形の構造体を形成することによって剛 性を付与し、さらに軽量化のために適当な形状の空孔19c,19dを垂直 面部19eに穿設する。垂直面部19eには、直方体に成型された小形の希 25 土類磁石25の上面側をS極とする外形に整合させたポケット19fを切り 欠き、下辺を直角に折曲げて切り起こした座面19gに磁石25を接着して、

10

15

20

SN極を上下に備えた面25aをポケット19fから内側に設置したホール IC支持部材20の自由端に固装したホールIC26の感知面26aに臨ませる。

図4の斜視図において、平行板パネ16の自由端側弾性腕16bそれぞれの自由端端末部分に穿散したノック孔16cと自由端側連結部材19の上面19aと下面19bの両端にそれぞれ穿設したノック孔19hとで位置決めが行われ、上下自由端側弾性腕16bの自由端端末部分に自由端側連結部材19の上面19aと下面19bが接着される。これにより、上下二枚の平行板パネ16の自由端は連結部材19で連結され、片持梁機構15の可動部28が形成される。

可動部28には自由端側連結部材19の上面19aと下面19bの中央部分を貴通させて、成型台座22の取付座22aに対して垂直なパイプ30が接着される。可動部28を軽量化するために、パイプ30としては、ステンレス細管が好適であり、内部を空洞として、連結部材19側の軽量化を図っている。パイプ30の上端は、後述するハウジング12より突出する長さで、作業テーブル面Fからの基準高さHの設定に係わる。

さらに、パイプ30の上面には計測対象の刃先(図示省略)と直接接触して基準高さを確定する平坦な接触面32を提供するために、純アルミニウムで形成して表面にサファイア、ルビー、ダイヤモンドなどの高硬度材を施したアンビル34が着脱自在に装着される。すなわちアンビル34は、パイプ30を形成するフェントフ細管の対象に短い可能に関われている。

30を形成するステンレス細管の外径に摺動可能に嵌合する大径のステンレス細管スリーブ34aに、ストッパとして機能する座金35と共に接着して構成される。 またパイプ30の下端は、ストッパとして成型台座22の上面からの離間距離を設定して可動部28の下方移動範囲を制限してもよい。

25 図5に示されるようにホール I C支持部材20は、固定端側連結部材中央 台座18aの座面18eに端末部分が固定される弾性部分20aと、長手方 向に沿った両線を下方に折曲げて構造体を成形した剛性部分20bと、自由 端を下方に折曲げて形成したホールIC26の接着座20cとを備える。弾性部分20aは強制変形されて、剛性部分20bを図中二点鎖線で示すように予め下方に向けて僅かな角度(例えば40)で傾斜させた状態で中央台座18aの座面18eに固定される。

一方、この僅かに傾斜するホールIC支持部材20の剛性部分20bを、 支持プロック直立部分24a上面の適当位置に螺嵌した調整ロッド36の上 端36aで支持してほぼ水平位置まで持ち上げ、ホールIC感知面26aを 磁石25の磁束に感応する領域内に移動する。調整ロッド36のネジ作用に よる軸方向の上下移動により、ホールIC26の最適作動位置を微細に調整 することができる。ホールIC26の位置調整終了後、支持プロック24を 台座22に固定すると、 調整ロッド36の軸方向移動を操作する頭部36b は台座22に隠れて、外部からは操作不能となるので、一旦調整されたホー ルIC26の適性位置が故意に変更されることは防止される。 色らに、図1 および図4に示されるようにホールIC支持部材20に発光ダイオードによ る信号灯14を固設して、尓ールIC26が予め設定されたしきい値の磁位 15 に感応して発する作動信号を信号灯14の点灯でも視認可能にしている。 さらに、図4および図5に明瞭に図示されるように、片持築機構15にお いて、平行板パネ16における連結部材19、磁石25、パイプ30、アン ビル34および座金35を含む可動部28の重量m (矢印) による自然の下 方変位量を補償する二本の弾性線材38(自然の形状を二点鎖線で示す直径 20 0. 1mmのステンレススプリング線材) が基端38aをホールIC支持部 材20に固設して自由端38bを撓め、連結部材19の上面19aの直下 弾性線材38の延長線上に対応させて穿設した二個の透孔191, 191に 揮通して上向きの付勢力 t(矢印)を付与する。/付勢力 t は重量mより僅か に大きく、連結部材19の上面19aは、ハウジング12の内面に固設した プッシュ40の下面40aに軽く圧接される。これにより、平行板パネ16 をほぼ水平で安定に保持すると共に、磁石25の高さ方向の位置を一定に設

定することができる。

再び図1に基づき、片持梁機構 1/5 の全体を囲む成型ハウジング1 2につ いて脱明する。成型ハウジング12年面128に信号灯14が視認可能な 透明カバー付窓41とバイブ30を位置決め調整可能に挿通する大径開口4 2が形成される。人大径開口42の外側には、アンビル34付属の座金35と 対向する鍔付ポス43を接着して、座金35とポス43aとの当接によりア ンピル34の下方移動範囲を制限する。また、大径開口42の内側には、ブ ッシュ40を固設してパイプ30を遊嵌し、可動部28すなわち磁石25の 移動範囲の上限を規制してアンビル34の基準位置を設定する。

また、片持梁機構15の固定端側連結部材18に面する成型ハウジング1 10 2の側壁12bにはゴムキャップ44付電線引出口45が設けられる。さら に、成型ハウジング12を囲む側壁外周面12cは成型台座22の外周録2 2 b と同一面に整合する。そして、成型台座2 2 の外周録2 2 b より内側に、 嵌合段部周壁22cが形成され、成型ハウジング12の底部開口に形成され 15 た嵌合内面12 dが密嵌する。

成型台座22の下面22位には、図3に示すように、成型支持プロック2 4をポルト結合するポルト24cの頭部を沈めるザグリ孔および位置決め用 のノック孔22eが穿設される。さらに、台座22の外周録22bの一部に は、嵌合段部周壁22cから成型ハウジングの側壁外周面12cの外部に張 出する延在部分22fが形成されて、図1(b)および図4に示されるよう な締金46と係合し、上面に穿散したポルト孔46aからポルト47を挿通 して、作業テーブル面Fに螺刻したネジ孔48に螺着し、タッチセンサ10 を作業テーブル面Fに固定する。

次に、本発明に係わるタッチセンサ10の動作について説明する。 ュータ制御によるマシニングセンタやジグボーラ等の工作機械の作業テープ 25 ルFの適当な位置に、ドリルの刃先の基準高さを設定するブロックゲージの 代わりにタッチセンサ10を設置する。」このため、常に同じ位置に設置でき

20

るように作業テーブルF上の設置位置にノックピン49が植設され、ネジ孔48が螺刻される。

タッチセンサ10の成型台座22の下面22dに穿設された位置決め用ノック孔22eを、作業テーブルF上に植設したノックピン49と係合し、図1および図4に示されるように、成型ハウジング12の側壁外周面12cより外部に張出する成型台座22の延在部分22fに締金46を係合し、ボルト47を締金上面に穿設したボルト孔46aに挿通して作業テーブルF上のネジ孔48に螺着する。ボルト47を締め付けて締金46で台座22の延在部分22fを作業テーブルFに押圧し、タッチセンサ10を定位置に固定する。

作業テーブルFの面からアンビル34の上面の基準高さHが自動的に設定される。例えば精密孔加工において、図示しないドリルを加工位置からタッチセンサ10のアンビル34の中心軸線直上位置に移動する。ドリルを徐々に下降してドリル先端をアンビル34の接触面(基準面)32に接触させ、

15 バイプ30を下方に向けて押動する。片持梁機構15の可動部28重量は、 平行板パネ16と補償弾性線材38の合成付勢力とほとんど平衡状態にあり、 ドリル刃先がアンビル34を介して可動部28を下方に変位させる負荷は0. 5gf以下にすることができるので、ドリルが座屈変形する懸念は払拭される。

20 図7に拡大図示されるように、可動部28を構成する自由端側連結部材1 9に固設された磁石25のSN極を上下に備えた面25 a は、磁石25の磁 界Mの領域内における近接位置でホールIC感知面26 a に対向する。磁石 25が形成する磁場は両磁極S、Nから等距離で磁石25の軸と直角に交わ る面VOで磁位が0となり、両磁極に向けて磁力が次第に強くなる。とこ 25 ろで、面VOの近傍においては、等磁位面が殆ど平行に分布するから、磁

石のSN面25aとホールIC感知面26aとの距離の変動による磁力の影響は無視できる。従って、磁石のSN面25aとホールIC感知面26aと

15

20

25

の間隔が十分に近接させてあれば正確な微細調整は不要となる。

そこでホールIC26は、磁力に感応するしきい値を例えばS極側の20 ガウス (S20G) に設定されており、バイブ30と一体の連結部材19と共 に下降する磁石25の20ガウス等磁位面-V20が、例えば感知面26a における点Pを通過する瞬間、ホールIC26は接続された電気回路(図示 省略)に閉成信号を伝達する。この信号を受けて工作機械のコンピュータは、 基準位置の初期設定を更新する。一方、発光ダイオードの信号灯14もこの 信号を受けて点灯/点滅し、刃先が基準位置に達したことを報知する。この 作業により、常に、刃先の摩耗を監視して補正することができ、孔加工の深 さに対する再現精度を±0.5 μ以下に抑えることが可能になる。電気回 路は公知であるので、説明を省略する。

以上、本発明に係わるタッチセンサの一実施例を図面に基づいて説明したが、本発明は図示の実施例に限定されるものではなく、その形状や構成等について、本発明の構成要件から逸脱しない範囲で、細部に関する多様な変更や部品の再構成等の改変をなし得ることが予期される。例えば、アンピル34と一体に設けた座金35と跨付ボス43の間を薄い軟質ゴムのベローズで密に覆うことにより、防滴機能を付加することができる。「また、可動部28の重量mを相殺する弾性線材38は、引張コイルパネ、圧縮コイルパネ、パネ線又はピアノ線に代えることが可能であるし、それらの材料も、ベリリウム弱あるいは燐青銅弾とすることも可能であるし、上部から板パネ16を吊り下げる、あるいは下部から板パネ16を押し上げるという態様で弾性線材38を備えてもよい。 また、性線材38を備えることに代えて、連結部材18から連結部材19側に向けて板パネ16が高くなるように傾けて設置し、板パネ16,連結部材19等の自重が作用することで板パネ16が水平になるようにしてもよい。

さらには、ホールIC26に代えて磁気抵抗センサなどの磁気感応半導体を 採用したり、弾性腕16cの材料をポリイミドに代えてポリエステルやフィ

ルム状の金属などの可撓性を有する材料を採用したりすることもできる。また、アルミニウム合金板17は、材料として例えばステンレスを用いてもよく、形状は板状でなくてもよい。また、磁石25とホールIC26との設置位置を相互に交換してもよい。この場合、ホールIC26からの閉成信号は無線信号とすると、連結部材19側の軽量化が図れるので好ましい。さらにまた、スピーカ等を備えておき、閉成信号を受けて信号灯14を点灯するとともに、又は点灯するのに代えて、このスピーカから閉成信号を受けたことを示す音を出力するようにするなど、他の報知手段を用いて閉成信号を受けたことを報知するようにしてもよい。

10

15

産業上の利用可能性

本発明は、マシニングセンタやジグボーラ等のコンピュータ制御による自動工作機械における刃物 (パイト、ドリル等) の刃先が切り進む切削位置確認に用いることができる。

請求の範囲

- 1. 台座と一体的に構成される第1連結部材と、
- 5 前配第1連結部材の両端部に対して一端側がそれぞれ固定され相互 に平行になるように配された板パネと、

前記板パネの他端側を相互に連結する第2連結部材と、

前配各板パネ側が磁極の一方となる態様で設置される磁石と、

前記磁石の磁極方向と平行に各板パネに取り付けられたパイプと、

10 前配磁石の磁極の境界近傍に位置し前配パイプに外力が加わること に起因する前配磁石の変位を検知する検知手段とを具備し、

前配各板パネは、基端側が剛性を備える剛性部とされ、両端側が弾性を備える弾性部とされていることを特徴とするタッチセンサ。

- 15 2. 前記第2連結部材側に作用する重力の影響を相殺する弾性体を具備することを特徴とする請求項1記載のタッチセンサ。
 - 3. 一端側が前配第1連結部材に固定され、他端側に前配検知手段又は前配磁石が設けられており、前配一端側から他端側に向けて傾斜した支持部材と、

前記支持部材と前記台座との距離を調整する調整部材とを具備するとともに、

前記第2連結部材に前配磁石又は前配検知手段が取り付けられていることを特徴とする請求項1又は2配載のタッチセンサ。

25

20

4. 前配パイプに外力が加わることに起因して変位する部分に孔を設 けることを特徴とする請求項1から3のいずれか配載のタッチセン



サ。

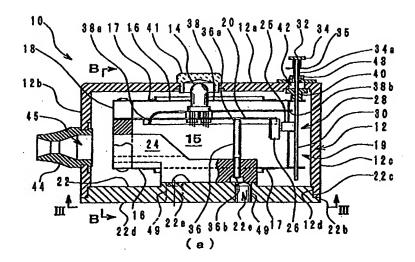
5. 前記パイプの一端に前記外力を受ける硬質のアンビルを設けることを特徴とする請求項1から4のいずれか記載のタッチセンサ。

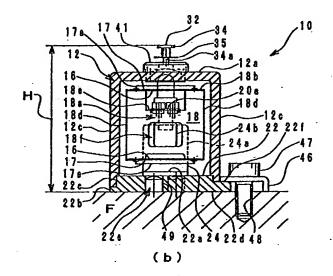
5

- 6. 前配検知手段からの信号の出力の有無を報知する報知部材を具備 することを特徴とする請求項1から5のいずれか記載のタッチセン サ。
- 10 7. 前記台座の底面の少なくとも二カ所にノック孔を設けたことを特 徴とする請求項1から6のいずれか記載のタッチセンサ。
 - 8. 前記パイプに、パイプ本体の変位を規制する規制部材を設けることを特徴とする請求項1から7のいずれか記載のタッチセンサ。

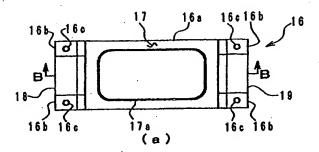
15

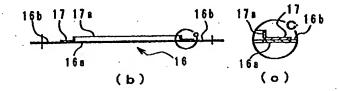
9. 前配パイプは、その他端が、パイプ本体の変位を規制するように 設けてあることを特徴とする請求項1から7のいずれか記載のタッ チセンサ。



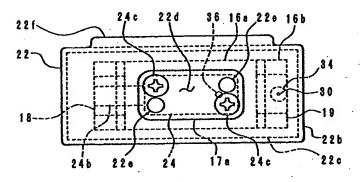


第1図

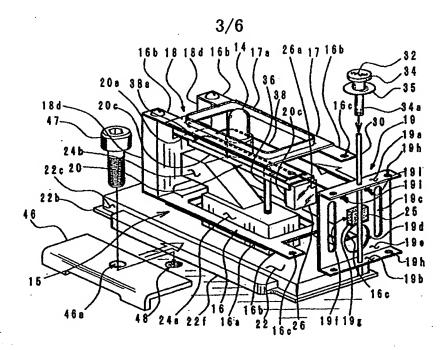




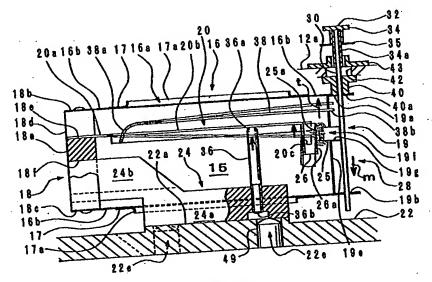
第2図



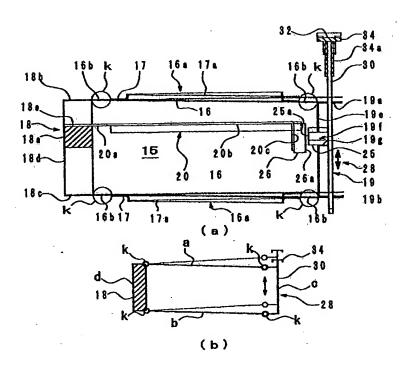
第3図



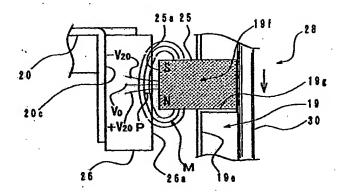
第4図



第5図



第6図



第7図

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/14530

					
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 G01B7/016					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G01B7/016, G01L1/04, G12B1/00				
Documentation searched other than minimum documentation to	he extent that such documents are included	in the fields searched			
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004	Jitsuyo Shinan Toroku Koh	0 1996-2004			
Electronic data base consulted during the international search (na	me of data base and, where practicable, sca	rch terms used)			
·		٠			
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category* Citation of document, with indication, where	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y JP 6-082238 A (Toshiba Corp 22 March, 1994 (22.03.94), Full text; all drawings	.),	1,4-9			
A Full text; all drawings (Family: none)		2,3			
Y JP 2002-090103 A (Toshiba C 27 March, 2002 (27.03.02),	orp.),	1,4-9			
Par. No. [0034], Fig. 5 (Family: none)	*	·			
A JP 52-098551 A (Maag-Zahnrá 18 August, 1977 (18.08.77), Full text, all drawings	der & Maschinen AG.),	4			
6 DE 2705787 A 6 F	R 2341127 A				
& CH 596538 A & U	S 4228591 A				
6 GB 1578162 A	1				
	•				
X Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.					
Special categories of clod documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"I" later document published after the inter priority date and not in conflict with the understand the principle or theory under	e application but cited to			
"H" earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the considered sovel or cannot be consider	laimed invention cannot be			
document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another clistion or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be					
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means means					
P document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed					
Date of the actual completion of the international search 07 January, 2004 (07.01.04) Date of mailing of the international search report 20 January, 2004 (20.01.04)					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer				
Pacsimile No. Telephone No.					
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/14530

A JP 10-319075 A (UHT Kabushiki Kaisha), 04 December, 1998 (04.12.98), Par. No. [0010] (Family: none) A JP 10-172382 A (Kabushiki Kaisha Metororu), 26 June, 1998 (26.06.98), Full text; all drawings (Family: none) A JP 60-119402 A (Fujitsu Ltd.), 26 June, 1995 (26.06.85), Full text; all drawings (Family: none) A JP 62-040755 Y2 (Hitachi Seiki Co., Ltd.), 19 October, 1987 (19.10.87), Full text; all drawings (Family: none) A US 2384519 A (W.F. Aller), 11 September, 1945 (11.09.45), Full text; all drawings (Family: none) A US 2384519 A (W.F. Aller), 11 September, 1945 (11.09.45), Full text; all drawings (Family: none)	Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
26 June, 1998 (26.06.98), Full text; all drawings (Family: none) A JP 60-119402 A (Fujitsu Ltd.), 26 June, 1985 (26.06.85), Full text; all drawings (Family: none) A JP 62-040755 Y2 (Hitachi Seiki Co., Ltd.), 19 October, 1987 (19.10.87), Full text; all drawings (Family: none) A US 2384519 A (W.F. Aller), 11 September, 1945 (11.09.45), Full text; all drawings		JP 10-319075 A (UHT Kabushiki Kaisha), 04 December, 1998 (04.12.98), Par. No. [0010]	7
26 June, 1985 (26.06.85), Full text; all drawings (Family: none) A JP 62-040755 Y2 (Hitachi Seiki Co., Ltd.), 19 October, 1987 (19.10.87), Full text; all drawings (Family: none) A US 2384519 A (W.F. Aller), 11 September, 1945 (11.09.45), Full text; all drawings	A	26 June, 1998 (26.06.98), Full text; all drawings	8,9
19 October, 1987 (19.10.87), Full text; all drawings (Family: none) A US 2384519 A (W.F. Aller), 11 September, 1945 (11.09.45), Full text; all drawings	A	26 June, 1985 (26.06.85), Full text; all drawings	1-9
11 September, 1945 (11.09.45), Full text; all drawings	А	19 October, 1987 (19.10.87), Full text; all drawings	1-9
	A	11 September, 1945 (11.09.45), Full text; all drawings	19
			,
1			

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

国際資金報告		国際出願番号 PCT/JP03/14530		
A. 英明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))				
	Int. C1' G01B7/016		·	
B. 調査を行				
関査を行った。	及小限資料(国際特許分類(IPC))			
	Int. Cl' G01B7/016, G011	L1/04, G12B1	/00	
E E	トの資料で関金を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年	ļ S		
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	岡査に使用した用語)		
				
C. 関連する 引用文献の	3と認められる文献	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する健	所の表示	諸求の範囲の番号
Y	JP 6-082238 A(株式会社東芝), 1994.	03. 22		1, 4-9
A	全文, 全図 全文, 全図 (ファミリーなし)			2, 3
Y	JP 2002-090103 A(株式会社東芝),20 段落番号【0034】, 【図5】 (ファミリーなし)	02. 03. 27		1, 4 -9
x C御の統名	にも文献が列挙されている。	[] パテントファ	ミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表された文献であって、出願と矛居するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの。 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に質及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「R」向の後に公表された文献 の理解のために引用するもの。 「X」時に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当衆者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「Q」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完了	国際開査を完了した日 07.01.04 国際関査報告の発送日 20.1.2004			. 2004
日本国	9名称及びあて先 1特許庁(ISA/JP) 3便番号100-8915 3千代田区殿が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限の 福田 裕 電話番号 03-35	可 (選	28 9109 内線 3256

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP03/14530			
C (統き). 関連すると認められる文献					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する	5箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	JP 52-098551 A(マーク・ワアーンレータ・・・ウント・マシーボ 1977. 08. 18, 全文, 全図 & DE 2705787 A & FR 2341127 A & & US 4228591 A & GB 1578162 A	ノ・アクチェン・ケ゜セ゜	N>+71),	4	
A	JP 10-319075 A(ユーエイチティー株式会 段落番号【0 0 1 0】 (ファミリーなし)	社), 1998. 12.	04	7	
A	JP 10-172382 A(株式会社メトロール), 199 全文, 全図 (ファミリーなし)	98. 06. 26	:	8, 9	
A	JP 60-119402 A(富士通株式会社), 1985.06 全文,全図 (ファミリーなし)	5. 26	1.	1-9	
A	JP 62-040755 Y2(日立精機株式会社),1987 全文,全図 (ファミリーなし)	7. 10. 19	. 1	1-9	
A	US 2384519 A(W.F.Aller),,1945.09.11 全文,全図 (ファミリーなし)			1-9	
		· .			
·					

様式PCT/ISA/210 (第2ページの銃き) (1998年7月)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: ___

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.